

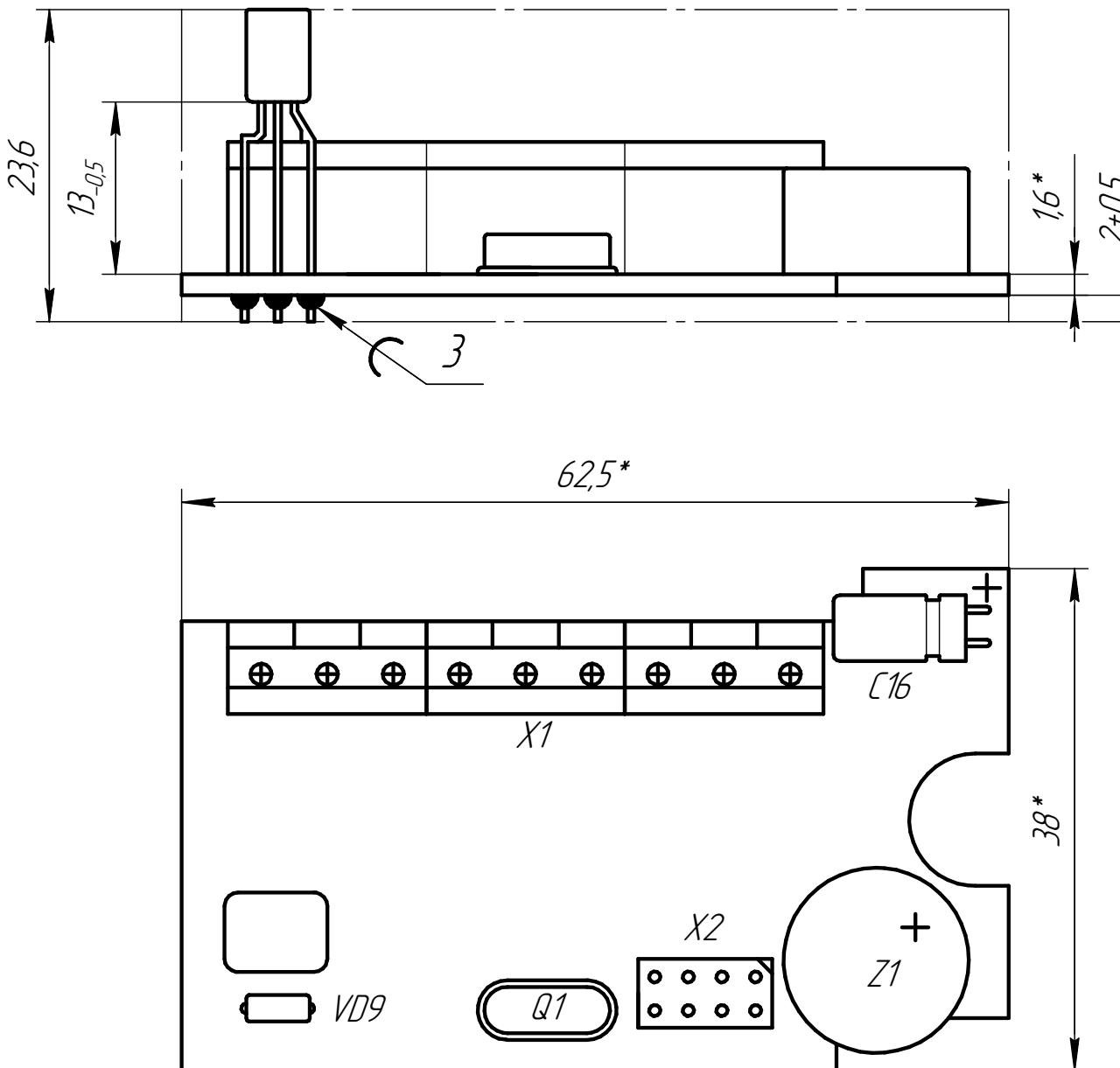
101-02 PIN

Перф. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инд. № подп.



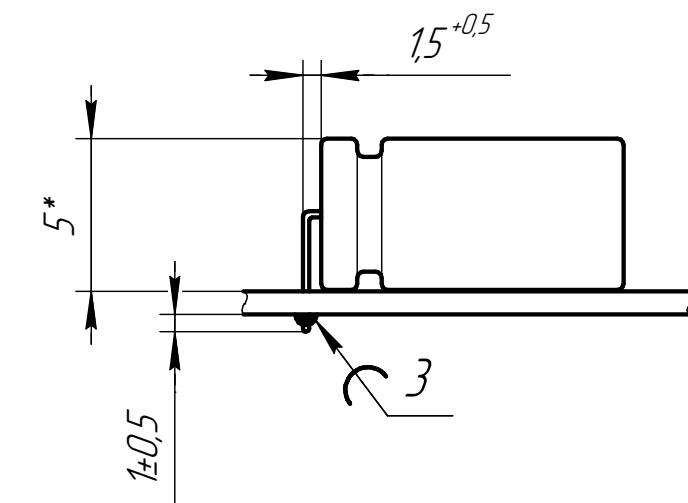
6 Компоненты Q1, X2, Z1 установить вплотную к плате. Выводы компонентов откусить на расстоянии 2±0,5 мм от платы.

7 Компонент VD9 установить согласно чертежу, коротким выводом к квадратной контактной площадке.

8 Компонент C16 установить согласно рисунку 1

9 Остальные технические требования по ОСТ 4Г0.070.015.

Рис. 1
Установка компонента C13



1 *Размеры для справок.

2 Установку элементов проводить по ГОСТ Р МЭК 61191-2010.

3 Паять бессвинцовым припоеем SAC305, SN100C.

4 Компонент Q1 является дубликатом smd-компонента Q2 и устанавливается при наличии в спецификации.

5 Компонент X1 собрать из трех клеммных колодок на три контакта. Компонент установить отверстиями к центру платы. Для компонента X1 допускается зазор не более 0,2мм.

101-02 PIN			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.
Разраб.			
Проб.			
Т.контр.			
Н.контр.			
Утв.			
Плата с электрорадиоэлементами Ручной монтаж			
Лист		Листовъ	
2:1		1	